

# 科创板上市委 2022 年第 59 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板上市委员会 2022 年第 59 次审议会议于 2022 年 7 月 12 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

## 一、审议结果

（一）海南金盘智能科技股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）北京通美晶体技术股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

## 二、上市委现场问询问题

### （一）海南金盘智能科技股份有限公司

1. 请发行人代表结合电化学储能行业的市场空间、目前的产能、市场竞争（包括但不限于市场集中度、主要竞争对手及相应的市场份额、同行业公司进入储能行业情况）、与主要竞争对手相比的优劣势、发行人储能业务的生产状况等，说明本次募集资金主要投向储能行业的必要性和可行性。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表说明桂林、武汉储能项目使用自有资金已投入的具体项目及金额情况。请保荐代表人发表明确意见。

### （二）北京通美晶体技术股份有限公司

1. 请发行人代表结合国内外厂商特别是国内厂商布局、市场

空间、半导体衬底材料行业趋势、自身的技术储备和技术实力等，说明如何保持磷化铟衬底、砷化镓衬底和锗衬底的市场竞争能力和地位。请保荐代表人发表明确意见。

2. 报告期内，发行人受到多次行政处罚，其中 2021 年受到 5 次行政处罚。请发行人代表进一步说明：（1）发行人内控制度是否有效执行；（2）主营业务含高危化学品且报告期多次受到行政处罚，相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表说明：（1）发行人 PBN 坩埚、PBN-PG 复合加热器研发生产情况，应用的主要领域或主要行业，相关技术是否具有共同性或替代性，PBN-PG 复合加热器在发行人业务中的作用，是否是发行人未来的发展方向；（2）发行人及发行人员工是否涉嫌侵犯商业秘密，若涉嫌，对发行人持续经营是否构成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

### 三、需进一步落实事项

（一）海南金盘智能科技股份有限公司  
无。

（二）北京通美晶体技术股份有限公司  
无。

科创板上市委员会

2022 年 7 月 12 日